Presse-Information

Neues Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse der Serie ICS

(04/25) Das neue Gehäuseunterteil der Serie ICS von Phoenix Contact bietet mit einer Breite von 50 mm die größtmögliche Leiterplattenfläche und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik.

Das Gehäuseunterteil hat eine Höhe von 122 mm und eine Tiefe von 130,9 mm. Darin können bis zu vier Leiterplatten und 20 Steckverbinder mit bis zu 100 Polen auf fünf Anschlussebenen montiert werden. Durch die vergrößerte Leiterplattenfläche bietet das neue Gehäuseunterteil mehr Platz für Elektronikbauteile. Die Neukombination bestehender Maße sorgt gleichzeitig für die vollständige Kompatibilität mit dem bestehenden ICS-Produktportfolio.

5726

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A.
email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713

Presse-Information

New lower housing part for ICS series electronics housings

(04/25) With a width of 50 mm, the new lower housing part for the ICS series from Phoenix Contact provides the largest possible PCB surface and thus creates more space for the electronics it holds.

The lower housing part has a height of 122 mm and a depth of 130.9 mm. Up to four PCBs and 20 connectors with up to 100 positions can be mounted in it on five connection levels. Thanks to the increased PCB surface, the new lower housing part provides more space for electronic components. The new combination of existing dimensions simultaneously ensures full compatibility with the existing ICS product portfolio.

5726

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A.
email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713